

广州三孚新材料科技股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）致力于提高公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司于2026年4月发布了公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，2026年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2026年上半年的主要工作成果报告如下：

一、持续深耕表面工程处理行业，全面提升经营效益

公司作为表面工程专用化学品及专用设备提供商，自设立以来一直致力于自主创新，依托对PCB制造行业、新能源行业、通讯电子制造行业、汽车零部件行业及五金卫浴等行业表面工程技术的研究，把握客户需求和行业发展趋势，推出无氰、无铬、无铅、无镉、无磷、无氨氮、低COD等一系列具有自主知识产权、自主品牌新型环保表面工程专用化学品；为进一步提升公司在电子化学品板块的核心竞争力，充分发挥工艺、材料与设备之间的协同效应，增加公司客户粘性，公司积极拓展表面工程专用设备领域，旨在为客户提供“一站式”解决方案。目前，公司已成为国内少数可为PCB、新能源等领域客户提供专用化学品及专用设备整体解决方案的表面工程技术服务提供商。

2026年，公司坚持“巩固传统、突破新兴”的总体策略，以传统业务为业绩压舱石，以新兴业务为核心增长引擎，全力推动收入与利润高质量增长。报告期内，公司实现营业收入3.41亿元，同比增长50.09%；实现归属于上市公司股东的净利润1,160.76万元，报告期内实现扭亏为盈。报告期内，公司主要业务板块经营情况如下：

（一）化学品领域

报告期内，公司在高端PCB制造领域持续深化技术布局。公司PCB电子化学

品产品已覆盖水平沉铜、化学镍金、脉冲镀铜、填孔镀铜、高纵横比直流镀铜、mSAP（改良型半加成法）工艺、封装基板载板电镀、玻璃基板电镀等，上述化学品专为高端 PCB 及高纵横比需求研发，以满足高频高速、高可靠性等性能要求，公司 PCB 专用化学品产品已在 200 余条量产线中稳定应用，终端覆盖 AI 服务器、电子通信、高端消费电子及汽车电子等领域。其中，脉冲电镀专用化学品已成功供应下游 PCB 厂商，用于 AI 服务器板的生产；填孔电镀工艺在多家客户取得创新应用，部分核心产品在性能与性价比上已实现对国际先进竞品的追赶；水平沉铜等工艺在 HDI 板、高多层板等高阶 PCB 制造领域打破国外技术垄断，市场竞争力持续提升；在 mSAP 工艺方面，公司 mSAP 部分制程专用化学品已在头部 PCB 客户端上线应用。

在被动元件电镀领域，客户使用公司化学品生产的被动元件已达到年产千亿元以上，产品在功能性上与国际一线品牌产品表现相当，正加速国产替代进程。在新能源锂电负极集流体领域，公司采取“化学品+设备”协同销售模式，为采购公司相关电镀设备的客户提供配套专用化学品。

（二）设备领域

报告期内，公司围绕“设备+工艺+材料”协同创新战略，持续推动核心技术迭代与产品竞争力提升，针对高端 PCB、载板、铜箔领域最新工艺需求，对专用设备进行技术升级与改良。受益于高层数、高阶 HDI 板等高端 PCB 需求激增，头部企业扩产脚步加快，设备订单需求持续高涨。2026 年初至今，公司设备订单充足，部分设备已经出货，相关订单主要涵盖 VCP 电镀设备、mSAP 电镀设备、HVLPC 铜箔电镀及后处理设备、复合铜箔水电镀设备等产品。子公司明毅电子高端 PCB 电镀设备产线进入满产赶工、集中交付阶段；同时，公司推出超大宽幅超高线速复合铜箔水电镀设备、“一步法”复合铜箔电镀设备等，持续推动复合铜箔的商业化应用；随着大数据、AI 服务器及云服务等技术的高速发展，高频高速线路板成为未来趋势，结合下游客户的扩产需求，公司 HVLPC 铜箔水电镀及后处理设备已在报告期内出货。

二、强化科技人才队伍建设，重视研发投入

表面工程化学品及专用设备行业是研发驱动型行业，因此，自设立以来，公司把研发作为公司第一生产力，注重研发团队建设。经过多年的培养和积累，公

司逐渐发展了一支强大的研发团队，产品研究领域涉及 PCB、新能源（锂电、光伏）、半导体应用、手机通讯、五金卫浴和汽车零部件等多个行业，并形成了丰富的研究成果。

2026 年，公司继续强化研发创新体系建设，报告期内研发投入 2,799.38 万元，占营业收入的比例为 8.21%。截至本报告期末，公司共取得国内外 98 项发明专利及 102 项实用新型专利，知识产权保护体系进一步完善。公司作为国内少数具备跨化学品及设备领域协同研发能力的表面工程一体化解决方案提供商，通过持续技术突破与产业链整合，围绕“环保替代”和“进口替代”两大主线，攻坚关键技术难题。在高端 PCB 制程、新能源材料制造等核心领域不断缩短与国际巨头的差距，并已形成局部领先优势。随着公司高端 PCB 电子化学品与高端电镀设备订单逐步放量、复合集流体等新型电池关键材料产业化加速落地，公司有望从“研发投入期”逐步迈向“订单兑现期”。

2026 年下半年，公司将继续强化研发创新体系建设，构建多层次、专业化的研发团队体系，重点引进研究铜箔制备、高端 PCB 化学品研发等领域的技术人才；在研发项目推进方面，公司聚焦新型锂电铜箔、电子铜箔产业化关键技术、高密度互连 PCB 专用化学品及专用设备等重大专项并确保研发成果高效转化；通过优化研发激励机制等措施，全面激发研发团队创新活力，为公司高质量发展提供强有力的技术支撑。

三、深化治理体系建设，夯实高质量发展基础

公司始终将完善治理结构、强化内控体系作为实现高质量发展的重要基石，通过持续优化法人治理机制和内部控制制度，全面提升公司运营规范性和决策科学性，切实保障全体股东合法权益。

2026 年上半年，公司通过规范化、常态化的三会运作，充分保障全体股东依法行使各项股东权利。公司董事会及专门委员会勤勉尽责、规范履职，独立董事通过线上和现场参加会议等方式及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，全方位维护公司整体利益与中小股东合法权益。公司持续深化治理体系建设，严格按照法律法规及监管要求，不断完善权责清晰、制衡有效的公司治理机制，为维护公司及全体股东利益、推动公司高质量发展奠定了坚实制度基础。

四、提升信息披露质量，加强与投资者的沟通，传递公司价值

公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的信息披露相关规定并遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，严谨、合规地开展信息披露工作。

2026 年上半年，公司积极通过各种渠道展开与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同：1、通过视频结合网络文字互动的形式举办了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行充分交流；2、积极接待投资者及机构投资者调研，并组织了“智造未来 共赢 AI 新时代——mSAP 制程及玻璃基板表面工程解决方案交流会”，对投资者关心的 mSAP 及 AI 配套电子化学品技术、玻璃基板技术、PCB 及 HVLP 铜箔电镀设备技术进行了深度报告，会后及时发布了投资者关系活动记录表；3、积极关注投资者提问，日常接听投资者的来电、及时回复 E 互动平台的问题等。此外，公司在保证信息披露合规的前提下通过官方微信公众号、微信视频号、抖音等多平台推送公司重要资讯，多角度向大家展现公司及子公司的文化、产品、技术、生态和社会责任，帮助投资者更好地理解公司商业模式、相关技术应用和业务逻辑。

五、强化管理层与股东的利益共担共享约束及“关键少数”的责任

（一）科学制定薪酬管理制度及考核方案

2026 年上半年，公司修订了《广州三孚新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，该制度通过建立科学的绩效考评体系，将董事和高级管理人员的薪酬与公司经营业绩紧密挂钩，实现了激励与约束并重的管理目标。

在总结 2025 年度考核方案实施经验的基础上，公司结合战略发展规划、年度财务目标及经营业绩要求，制定了《广州三孚新材料科技股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬考核方案》，旨在进一步完善“关键少数”考核机制，结合公司年度经营目标与实际业绩，对公司内部董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬进行考核，将“关键少数”与公司及股东的利益长期绑定，推动公司整体高质量发展，推动公司战略目标实现，以增厚投资者回报。

（二）提升“关键少数”履职能力，强化履职责任

2026 年上半年，公司紧密关注法律法规和监管政策变化，股东会、董事会的运作与相关会议的召开均严格按照有关规定程序执行。公司积极组织“关键少数”参加监管部门举办的专项培训，“关键少数”合规意识和规范履职能力显著提升，为公司高质量发展奠定了坚实的治理基础。

2026 年下半年，公司将结合年度经营目标，实施“关键少数”绩效考评，确保薪酬分配与业绩表现相挂钩，薪酬与考核委员会统筹年度考核及方案监督。通过强化绩效与公司长期价值挂钩，支撑公司稳健发展，增强投资者信心。

六、其他事宜

2026 年下半年，公司将持续实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，继续专注表面工程专用化学品及专用设备主业，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司良好的市场形象。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日